PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 01134926 A

(43) Date of publication of application: 26.05.89

(51) Int. CI

H01L 21/302 G02B 6/12 H01L 21/205

(21) Application number: 62291957

(22) Date of filing: 20.11.87

(71) Applicant:

NIPPON TELEGR & TELEPH

CORP <NTT>

(72) Inventor:

TORII YASUHIRO SHIMADA MASARU WATANABE IWAO

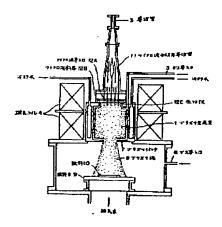
(54) PLASMA PRODUCING SOURCE AND PLASMA PROCESSOR USING THE SAME

(57) Abstract:

PURPOSE: To produce plasma with high density suitable for emitting beams with large diameter by a method wherein microwaves are led in from a plurality of microwave leading-in ports to produce the plasma.

CONSTITUTION: Microwaves are led in a plasma producing chamber 1 from a plurality of rectangular waveguides instead of only one waveguide. In order words, the microwaves led in from only one microwave-guides 3 are divided into a plurality of microwaves with the same microwave electric field distribution by a microwave dividing waveguide 11 reaching the microwave leading-in ports 12A. Through these procedures, the electric field (power distribution of the microwave immediately before introduction can be equalized so that the specially even microwaves may be propagated and absorbed in the plasma.

COPYRIGHT: (C)1989, JPO& Japio



⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

平1-134926

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)5月26日

H 01 L 21/302 G 02 B 6/12 21/205 H OT L

B-8223-5F M-7036-2H 7739-5F

審査請求 未請求 発明の数 2 (全10百)

図発明の名称

プラズマ生成源およびそれを用いたプラズマ処理装置

②特 顖 昭62-291957

朥

巌

23出 願 昭62(1987)11月20日

砂発 明 居 者 鳥

康 弘 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式

会社内

70発 明 者 嶋 \blacksquare

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式

会社内

@発 明 者 渡 辺

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式

会社内

砂出 願 日本電信電話株式会社 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

②代 理 弁理士 谷 義一

> 明 m

1. 発明の名称

ブラズマ生成源およびそれを用いた プラズマ処理装置

- 2. 特許請求の範囲
- 1) 少なくともマイクロ波源。マイクロ波導波管 およびマイクロ波導入口からなるマイクロ波導 入機構と、ブラズマ生成用空胸部とを有し、前 記マイクロ波導入機構は前記マイクロ波導入口 により前記プラズマ生成用空胸部に結合され、 前記マイクロ波源から前記プラズマ生成用空順 部にマイクロ波を導入し、ブラズマを発生させ るプラズマ生成源において、前記マイクロ波導 入口が複数であることを特徴とするプラズマ生 成源。
- 2) 前記マイクロ波導入機構は、単一のマイクロ 波顔と、マイクロ波分岐手段を有するマイクロ 彼導波管と、分岐されたマイクロ波に対応する 数のマイクロ波導入口からなることを特徴とす

る特許請求の範囲第1項記載のプラズマ生成 m.

- 3) 前記マイクロ波導入機構は、複数のマイクロ 波源と、該マイクロ波源に対応する複数のマイ クロ波導波管と、該マイクロ波導波管に対応す る複数のマイクロ波導入口からなることを特徴 とする特許請求の範囲第1項記載のプラズマ生 成源。
- 4)少なくともマイクロ波源,マイクロ波導波管 およびマイクロ波導入口からなるマイクロ波導 入機構と、ブラズマ生成用空間部と、該プラズ マ生成用空胴部に結合された試料室とを有し、 前記マイクロ波導入機構は前記マイクロ波導入 口により前記プラズマ生成用空胴部に結合さ れ、前記マイクロ波源から前記プラズマ生成用 空胴部にマイクロ波を導入し、前記試料室は少 なくともブラズマにより処理される試料を設置 する試料台を有するブラズマ処理装置におい て、前記マイクロ波導入口が複数であることを 特徴とするブラズマ処理装置。

- 5) 前記試料室は、前記ブラズマ生成源からイオンを引き出すイオン引き出し機構を有することを特徴とする特許請求の範囲第4項記載のブラズマ処理装置。
- 6)前記試料室は、前記試料に形成される膜の構成元素を供給する蒸発源を蒸発させる機構を有することを特徴とする特許請求の範囲第5項記載のプラズマ処理装置。
- 7)前記マイクロ波導入機構は、単一のマイクロ波源と、マイクロ波分岐手段を有するマイクロ波泳波管と、分岐されたマイクロ波に対応する数のマイクロ波導入口からなることを特徴とする特許請求の範囲第4項、第5項または第6項のいずれかの項に記載のブラズマ処理時間。
- B)前記マイクロ波導入機構は、複数のマイクロ 波源と、該マイクロ波源に対応する複数のマイ クロ波導波管と、該マイクロ波導波管に対応す る複数のマイクロ波導入口からなることを特徴 とする特許請求の範囲第4項、第5項または第 6項のいずれかの項に記載のブラズマ処理装

3. 発明の詳細な説明

【産菜上の利用分野】

本発明は、マイクロ波プラズマ生成源およびそれを用いたプラズマCVD 装置、プラズマエッチング装置のようなプラズマ処理装置の高性能化にかかわり、特にプラズマ処理装置に用いられているマイクロ波プラズマ生成源の改善に関するものである。

[従来の技術]

 (以下、余白)

77

これらの装置の性能はこのブラズマの性質に左右されてしまう。 つまり、これらはいずれもブラズマ生成窓における放電ガスをブラズマ状態にした後、このブラズマを取り出し、もしくはこのブラズマからイオンを取り出して、試料の表面を微細加工している。

プラズマを発生させるプラズマ生成派としては、種々の放電形式があるが、その中でも、マイクロ波励起による電子サイクロトロン共鳴を用いたプラズマ放電(ECR放電)は、①低い圧力(1×10-5 Torr以下)で放電可能であり、イオンの方向がそろうこと、②高密度プラズマが発生できること、③無電極放電であるため寿命が長く、活性ガスを使用できること、等の優れた特徴を持っているので注目されている。

第 8 図に従来の E C R 放電を用いたプラズマ生成源とそれを用いた E C R C V D 装置の基本構成を示す (例えば、Jpn. J. Appl. Phys. vol. 22. No. 4. (1983). L210~L212)。第 8 図において、1 はプラズマ生成室、2 はマイクロ波導入窓、3 は導波管、4 は

特開平1-134926(3)

磁気コイル、5 および6 はガス導入口、7 はブラ ズマリミッタ、8は引き出されたプラズマ流、9 は試料台、10は試料である。プラズマ生成室1に ガス導入口5よりガスを、導波管3からマイクロ 波 (例えば2.45GHz)を導入し (図にはマイクロ波 発振源、アイソレータ、整合器、マイクロ波電力 計を省略してある)、磁気コイル4によって電子 サイクロトロン共鳴 (ECR) 条件の直流磁場 (875ガ ウス)をマイクロ波電界に対して直角方向に印加 すると、これらの相互作用で、プラズマ発生室1 に導入されたガスはプラズマとなる。例えば、試 料(Siウエハ等)10の上にSiOzをデポジションす る場合には、ガス導入口5より酸素ガスを導入し てブラズマ化し、ガス導入口 6 より S₁8₄を導入す ることにより、試料を加熱することなく試料10の 上に緻密な膜が低温で形成される。また、試料10 の表面のSiOzをエッチングする場合には、ガス導 入口5から導入したCF。などのガスをプラズマ化 し、試料10を照射することによりS,02がエッチン グされる。また、第8図において、プラズマの引

料や大量の試料を微細加工できる装置の開発が必 要となることは必至である。 この要求に応えるた めには、大口径で高密度のプラズマを生成するブ ラズマ生成源を用いた大口径・高速処理のブラズ マデポシション装置、ダイナミックイオンピーム ミキシング装置などの開発が必要である。そのた めには、大口径ビームでしかも高密度のプラズマ を生成するブラズマ生成欲の開発が必須である。 ところが、単純にブラズマ生成室を大きくして、 大口径のブラズマ生成源を作っても、マイクロ波 の電界強度は周辺で弱くなり、しかもマイクロ液 の伝播モードも多重モードになり電界強度の不均 一化が生じるため、ブラズマ密度が低下するばか りか、均一性を得る条件が非常に厳しくなってく る。この事情は、マイクロ波導入窓郎2を介して プラズマ生成室1にマイクロ波を導入する導波管 3 が矩形導波管であっても円筒導波管であって も、さらにこの導波管3の大きさを大きくしても 事情は変わらず同様な傾向にある。

このような目的に対処するために、均一で大口

出し口にイオン引出し電極を取り付けて、ブラズマ中のイオンのみを取り出し、しかもそのイオンエネルギを制御すれば、イオンシャワエッチング装置として使用できる。

【発明が解決しようとする問題点】

また、今後、生産性の向上のためには大きな試

径の高密度プラズマを発生するプラズマ生成源の 開発が重要な課題になっている。

本発明は、均一で高密度のブラズマを発生し、 しかも大口径化に適用できるブラズマ生成源を実 現することにより、高速・大面積のブラズマ処理 装置を提供することを目的とする。

[問題点を解決するための手段]

このような目的を達成するために、本発明ブラスマ生成源は少なくともマイクロ波源、マイクロな少人口からなるマイクロ波導入口からなるとと、ブラズマ生成用空胸部にお合され、マイクロ波導入関部にお合され、マイクロ波導入口が複数であることを特徴とする。

また本発明プラズマ処理装置は少なくともマイクロ波源、マイクロ波導波管およびマイクロ波導 入口からなるマイクロ波導入機構と、ブラズマ生

特開平1-134926(4)

成用空胴部と、プラズマ生成用空胸部に結合された試料室とを有し、マイクロ波導入機構はマイクロ波導入口によりブラズマ生成用空胸部に結合され、マイクロ波源からブラズマ生成用空胸部に結にマイクロ波を導入し、試料室は少なくともブライマにより処理される試料を設置する試料台を有しが複数であることを特徴とする。

【作 用】

従来のイオン源では、ブラズマを生成する空胴にマイクロ波を導入する入口が一つであったため、高密度ブラズマを得ようとするとマイクロ波 導入口近傍のブラズマが強くなり、均一で高密度 のブラズマを得るのが困難であった。 実際の ブラズマ 処理装置では均一な ブラズマ の生成を優先 しているため、ブラズマ 密度は弱いが均一性の良い 条件で各種の加工処理を行っていた。

それに対して本発明では、高密度プラズマの生成に適した比較的小型なマイクロ波導入口 (導入窓)を用いて高密度プラズマを生成するとともに

入する直前のマイクロ波分岐用導波管11の形状、 すなわちマイクロ波導入口12Aの形状の例を第2 図(A),(B) に示す。従来のブラズマ生成源では、 マイクロ波導入口が1個の矩形導波管で構成され。 ており、通常は9.6cm × 2.7cm 、 10.9cm× 5.4cm などの導波管が使用されていた。これに対して、 ここでは一つの導波管のかわりに複数の矩形導波 管を用いて、複数のマイクロ波導入口12A からプ ラズマ生成室1にマイクロ波を導入している。す なわち、一つのマイクロ波導波管3から導入され たマイクロ波は、マイクロ波分岐用導波管11で複 数の同一のマイクロ波電界分布(当然マイクロ波 電力も等しい)を有するマイクロ波に分岐され、 マイクロ波導入口12A に達する。第2図(A) に示 すような並列に配置された4個、もしくは第2図 (B) に示すような16個のマイクロ波導入口12A を 介して、マイクロ波はブラズマ生成室に導入され る。このようにすることにより、①広範囲の領域 で高密度ブラズマと導入するマイクロ波との結合 をとることができる、②導入する直前のマイクロ

複数のマイクロ波導入口を設置した。これにより、導入口近傍で生成する高密度プラズマを重合わせ(実際にはマイクロ波も重合わされている)平均化して、均一で高密度なプラズマの発生を可能にした。さらに、本発明によればマイクロ波を導入する導入口の大きさ・間隔を適切にし、数を増大することにより、大口径化が可能なので、大口径で均一・高密度のプラズマを発生できる。

[实施例]

以下に図面を参照して本発明の実施例を説明する。

第1図は本発明の一実施例の構成を示す断面図である。同図において、11はマイクロ波分岐用のででで、12k はマイクロ波導入口、12k はマイクロ波導入口になり、マイクロ波導入口12k とマイクロ波導入窓12k とマイクロ波導入器12k とマイクロ波導入窓12k とマイクロ波導入結合部を形成する。マイクロ波や分岐するもので、マレクロ波は伝播しながら複数の矩形導波管に等しく分配される。プラズマ生成室1にマイクロ波を

彼の電界分布(電力分布)の均一化が図られ、空間的に均一なマイクロ波がブラズマ中に伝播・吸収される。なお、この図では、マイクロ波を過入けても良いことは言うまでもない。また、第第2 図では、4 個と8 × 2 個のマイクロ波導入口を配配にためたが、これ以上いくつにも拡張されたのを示したが、これ以上いくつにも拡張されたのでもなる。必要とするブラズマ生成室の大きさんできる

一般に、矩形導波管の断面寸法をa×b(a>b)とし、マイクロ波の周波数を2.45GHzとすると、TE10モードのマイクロ波を伝播するためには、長手方向の大きさ:aを12.2~6.1cmにするでは、長手方向の長さ:bを6.1cm以下にはするのような、矩形導波管を伝播するなマイクロ波を分岐するためには、第3図のような原理で導波モードを保存したまま分岐ができる。第2回(A) は矩形導波管21の短い方向に分岐はイクロ波導入口21A および218を構成する場合

特開平1-134926(5)

あり、分岐の方向がマイクロ波が導波されていな い方向なので、電界分布が乱されにくく、直接分 岐できる。導入されたマイクロ彼22は22A および .228 に分岐される。 導波管の短い側の中央で分岐 することにより、同等の2つのマイクロ波の導波 モードに分割される。第3図(8) は矩形導波管23 の長手方向に分岐してマイクロ波導入口23A.23B を構成する場合で、マイクロ波が導波されている 方向で、マイクロ波が結合する中央の長さしをマ イクロ波の電力を等分するように構成する。これ は、マイクロ波の4閒口形回路索子であり、ハイ ブリッド結合器と呼ばれている。中央の導体棒 23C は、整合調整用のもので必要に応じて使用す ることができる。このような、ハイブリッド結合 恐を使用することにより、第3図(B) においては 導入されたマイクロ波22は、等価な2つのマイク 口波 2.2.1 と 2.2.1 に分岐 することができる。

この第3図(A) の方法でマイクロ液を分割した ものが、第1図のマイクロ波分岐用導波管11に相 当している。マイクロ波分岐用導波管に導入され

とはいうまでもない。例えば、第1回で、4個の矩形 遊彼管を並列に配列して、個々の導液管にマイクロ波発振器を直接接続しても等価の作用を行うことができる。また、各マイクロ波分岐導のは、マイクロ波電力を等分に分岐する 場合の マイクロ 波 み したが、この配分比を適切にして、所 類 望 な で し な び そ 和 を 用 い た 装置を 設計 することができることは 言うまでもない。

たマイクロ波は、この導波管部で均等な複数の TE10モードのマイクロ波となり、複数の矩形導波 管で伝播したのと等価なマイクロ波がブラズマ生 成用の空側に導入される。

マイクロ波を分割する例を第4図および第5図 に示した。第4図および第5図の矢印はマイクロ 波の分岐の様子を示している。第4図は第3図 (B) のハイブリッド結合器のみを用いた例を示し ており、第5図は最初の分岐にHー分岐を使用し た例を示した。ここの説明では、比較的分かり易 い例を示したが、種々のマイクロ波分岐回路が使 用できる。この分岐されたマイクロ波導入口の断 面の様子は、第6図(A) のようになる。さらに、 第3図(A) の分岐方法と同図(B) の分岐方法との 組合せを用いることにより、第2図(B) に示した ような2次元の配置を有するマイクロ波導入口の 構成ができる。以上の説明では、一つの導波管か ら、次々と分岐して複数の矩形導波管に分岐する 構成のみを述べたが、分岐する構成にしないで、 複数の導波管を並列に接続して構成してもよいこ

図にはマイクロ波整合器、マイクロ波電力計、 (マイクロ波発振源、アイソレータ)などマイク ロ波回路部品が図示されていないが、必要に応じ て使用することは勿論である。

このような構成になっているので、ガス導入口 5 からガスを、導波管 3 よりマイクロ波 (例え

特開平1~134926(6)

ば、 2.45 GHz) を ブラズマ生成室 1 に導入し、 磁気 コイル4によって電子サイクロトロン共鳴(ECR) 条件(875ガウス)を満たす直流磁場をマイクロ波 電界に対して直角方向に印加すると、これらの相 互作用でプラズマ生成室1に導入されたガスはブ ラズマ化される。このとき、マイクロ波導入窓 128 近傍でマイクロ波が高密度プラズマに結合・ 吸収されるように磁場強度・分布を制御すると、 マイクロ波導入口12A に対応して高密度プラズマ が生成される。このように局所的に生成された高 密度プラズマが重なりあい、平均化されて、均一 で高密度なブラズマになる。さらにこのブラズマ は発散磁場によって、プラズマ流として試料台9 の方向に輸送される。よって、この試料台9の上 に種々の試料10を設置することにより、デポジシ ョン、エッチング等のブラズマ処理を行うことが できる.

なお、第1図のプラズマ生成室1のマイクロ液 導入部の近傍に点線で示した仕切板(ステンレス 鋼等の金属板)12C を設けて個別の矩形導液管

ば、幅1mにわたって均一で高密度なプラズマを 得ることができる。この図ではプラズマ生成用の 空胴は矩形(直方体)を想定しているが、円筒で あってもよいことは言うまでもない。よって、一 方向に均一な加工処理ができるから、他方向に被 処理基板を移動させることにより、2次元的に大 面積の試料を処理できる。 具体的には、第8図お よび第1図について説明したのと同様な方法で、 ・大面積のステンレス鋼やブラスチックの上に低温 でSiOz.SiaNaなどの膜を高速で形成できる。さら に、第6図(8) は、より均一性の向上を図るため に、プラズマ導入口の配列を2列交互に重なり合 うようにしたものである。第6図(A),(B) に示し たマイクロ波導入口は一方向に試料を移動する処 理装置に対して有効である。ここでは、1次元的 な配置を示したが、 2 次元的に拡大して、 1 m 角 程度のプラズマを生成することも可能である。

第7図に本発明のブラズマ処理装置の他の例と して、ダイナミックイオンビームミキシング装置 の構成例を示す。図において、12は複数のマイク (マイクロ波導入口12A)に対応するマイクロ波がそれぞれブラズマと結合し、ある程度均一なブラズマを生成してからブラズマおよびマイクロ波を合流して、均一なブラズマを得てもよいことは言うまでもない。

一般に、プラズマ生成源 1 から試料10へのプラズマ流の拡がりは外部の磁場勾配、プラズマ生成源と試料との距離などに依存し、調整できる。マイクロ波導入口の外径を15~40cmかにすることは容易なので、試料上ではこの1.5 倍~ 2 倍の面積で均一な高密度プラズマが得られる。

第6図は、幅100cm のような大面積の試料を処理する場合に有効なブラズマ生成源のマイクロ波 導入口の形状を示した図である。第6図(A) は、第4図または第5図のマイクロ波分岐導液管を用いて1次元方向にマイクロ波導入口を配列した例で、例えば、導入口の矩形の大きさを10.9cm×5.4cm として、11~15cmの間隔で並べれば、50~120cm の大きさになる。よって、このようなマイクロ波導入口を有するブラズマ生成源を構成すれ

ロ波導入日およびマイクロ波導入窓からなるマイクロ波導入結合部である。13はブラズマからイオンを引出し、そのイオンエネルギを制御する3枚電極構成のイオン引出し電極系、14は引き出されたイオンビーム、15は試料台、16は形成膜の構成元素を供給する蒸発源、17はシャッタ、18はシャッタ駆動機構、19は排気系である。

グイナミックイオンビームミキシングとは、神 びんとイオン注入とを同時、あるいは頭次を起こされたより、合金膜の形成・界面消失を起固で、特性の優れた膜が表面に形成できる。第7 図で、蒸発御17によって、T1. A2. Bもしくは S1を蒸発の 17によって、ブラスズマ生成 源 1 の 側が 5 N イオンビーム 14を試料に、引出し電極系 13の 側がで 1 ~40kV照射することにより、 T1N. A2 N. BNや S1, N4 が形成される。また、 Cを蒸発流 18で 蒸 な がら、 Arのイオンビーム 14を照射する と、 ダイアモンド 薄膜など 通常の 臓形成法では 突 現できない膜を形成できる。

特開平1-134926(フ)

この装置は、先に説明した均一で高密度のブラズマを生成するブラズマ生成源を使用して、均一で高密度のイオンビーム14を得ているので、試料10を高速でしかも均一に処理できる。

また、本願発明のプラズマ生成源に1枚電極・ 単葉メッシュ電極を用いれば低エネルギイオンの 生成源としても有効である。

この他、本願発明のブラズマ生成額は、イオンドーピング、半導体表面の清浄化などのブラズマ加工・処理装置に使用できる。

[発明の効果]

以上説明したように、本発明は複数のマイクロ 波導入口からマイクロ波を導入してブラズマを生 成する構成になっているので、均一で高密度のブ ラズマを生成できる。しかも大口径ビームの生成 に適した構成になっているため、1m程度の大口 径化が可能である。さらに、本ブラズマ生成源を 搭載したブラズマ加工・処理装置(エッチング、 デポジション、イオンビームダイナミックミキシ ング、イオンドーピングなどのブラズマ・イオン

6 …ガス導入口、

7 … ブラズマリミッタ、

8 … ブラズマ流、

9 … 試料台、

10…試料、

11…マイクロ波分岐用導波管、

12…マイクロ波導入結合部、

12A …マイクロ波導入口、

128 …マイクロ波導入窓、

120 … 仕切板、

13…引出し電極、

14…イオンピーム、

15…試料台、

16…蒸発源、

17…シャッタ.

特許出願人

日本電信電話株式会社

代理人 弁理士谷 義一

応用装置)は、均一で高密度のブラズマを用いて 処理できるので、スループットを高くすることが できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は木発明の実施例の構成を示す断面図、

第2図は本発明によるマイクロ被導入口の基本 構成を示す図、

第3図はマイクロ波分岐導波管の原理図、

第4図および第5図はそれぞれマイクロ波分岐 導波管の構成例を示す図、

第6図はマイクロ波導入口の配置例を示す図、

第7図は本発明によるイオンビーム・ダイナミック・ミキシング装置の実施例を示す図、

第8図は従来のECR CVD 装置の構成を示す図である。

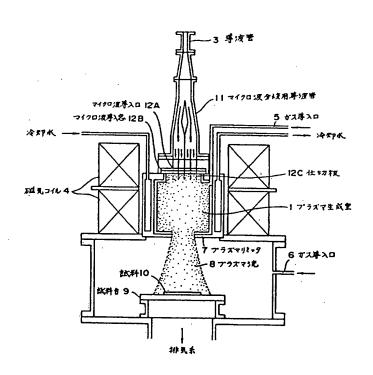
1 … ブラズマ生成室、

2…マイクロ波導入窓、

3 … 導波管、

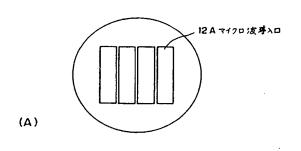
4…磁気コイル、

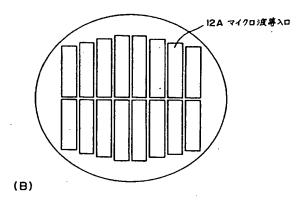
5 … ガス導入口、



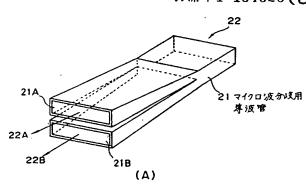
本発明の実施例の構成を示す図 第 1 図

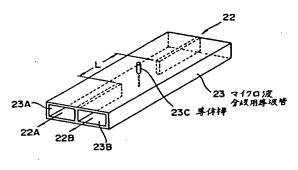
特開平1-134926(8)



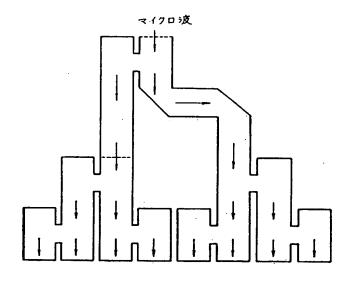


本発明によるマイクロ波導入口の基本構成を示す図 第 2 図

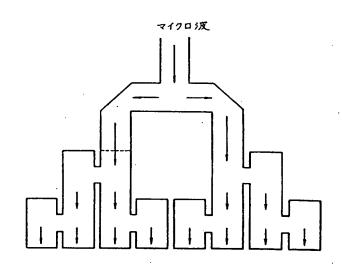




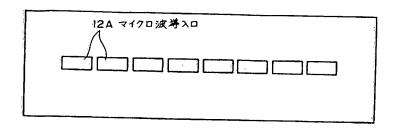
(B) マイクロ波分歧導波管の原理図 第3図



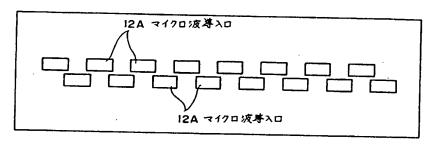
マイクロ波分岐導液管の構成例を示す図第4図



マイクロ波分岐等波管の構成例を示す図第5図

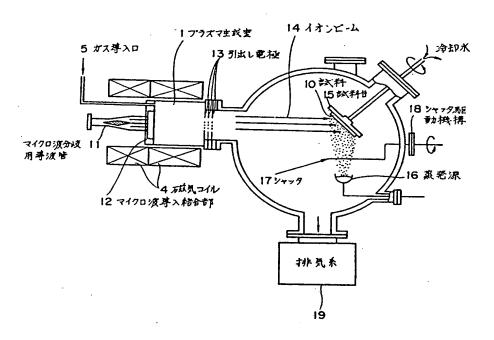


(A)



(B)

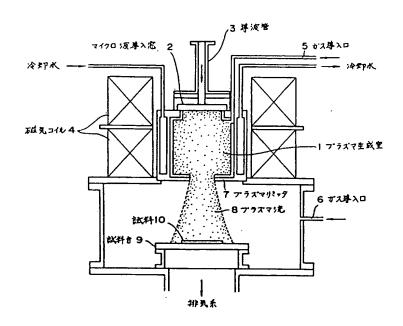
マイクロ波導入口の配置例を示す図第6図



本発明によるイオンピーム タイナミックミキシング装置の実施例を示す図

第 7 図

特開平1-134926 (10)



従来のECRCVD装置の構成を示す図 第 8 図